Document

SEMICONDUCTOR ENERGY DETECTOR

Publication number: WO0175977

Publication date:

2001-10-11

Inventor:

YONETA YASUHITO (JP); AKAHORI HIROSHI (JP);

MURAMATSU MASAHARU (JP)

Applicant:

HAMAMATSU PHOTONICS KK (JP); YONETA

YASUHITO (JP); AKAHORI HIROSHI (JP);

MURAMATSU MASAHARU (JP)

Classification:

- international:

H01L27/146; H01L31/103; H01L27/146; H01L31/102;

(IPC1-7): H01L27/142; H04N5/32

- European:

H01L27/146F5I; H01L31/103

Application number: WO2001JP02568 20010328

Priority number(s): JP20000102625 20000404; JP20000102620 20000404

Also published as:

国 EP1280207 (A1)

US7148551 (B2) US2003034496 (A1)

Cited documents:

] JP10209417

JP6140613

JP3148869

US5777352

JP9331051

Report a data error here

Abstract of WO0175977

A photodiode array (1) includes P<+> diffused layers (4, 5), N<+> channel stop layers (6, 7), and an N<+> diffused layer (8). P<+> diffused layers (4, 5) and N<+> channel stop layers (6, 7) are formed on the back of a semiconductor substrate (3). The N<+> channel stop layer (6) is formed between the adjacent P<+> diffused layers (4, 5), and it has a grid pattern to separate the P<+> diffused layers (4, 5). The N<+> channel stop layer (7) has a frame pattern continuing from N<+> channel stop layer (6) outside the P<+> diffused layer (5). The N<+> channel stop layer (7) is wider than the N<+> channel stop layer (6). A scintillator is connected optically to the front side of the semiconductor substrate (3),



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(J2)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 菌原公開日 2001 年10 月11 日 (11.10.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/75977 A1

(51) 國際特許分類?:

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/02568

(22) 国際出願日:

2001年3月28日(28.03.2001)

H01L 27/142, H04N 5/32

(25) 国際出風の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特職2000-102625 特職2000-102620 2000 年4 月4 日 (04.04.2000) JP 2000 年4 月4 日 (04.04.2000) JP

- (71) 出願人 /米国を除く全ての指定国について): 浜松ホトニクス株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K. K.) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県浜松市市野町1126番地の1 Shizaoka (JP).
- (72) 発明者;および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 米田摩人 (YONETA, Yasuhito) [JP/JP], 赤堀 寛 (AKAHORI, Hiroshi) [JP/JP]. 村松雅治 (MURAMATSU, Masaharu) [JP/JP]: 〒435-8558 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP).

- (74) 代理人: 是答川芳樹、外(HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒104-0061 東京都中央区銀座二丁目6番12号 大倉本 館 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (國内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, RA, BB, BG, RR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FJ, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, IID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SI, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAP! 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類: —— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: SEMICONDUCTOR ENERGY DETECTOR

(54) 発明の名称: 半導体エネルギー検出素子

01/75977 A1

7

(57) Abstract: A photodiode array (1) includes P* diffused layers (4, 5), N* channel stop layers (6, 7), and an N* diffused layer (8). P* diffused layers (4, 5) and N* channel stop layers (6, 7) are formed on the back of a semiconductor substrate (3). The N* channel stop layer (6) is formed between the adjacent P* diffused layers (4,

5), and it has a grid pattern to separate the P⁺ diffused layers (4, 5). The N⁺ channel stop layer (7) has a frame pattern continuing from N⁺ channel stop layer (6) outside the P⁺ diffused layer (5). The N⁺ channel stop layer (7) is wider than the N⁺ channel stop layer (6). A scintillator is connected optically to the front side of the semiconductor substrate (3).

[続葉有]

EP 03 740 528

WO 01/75977 A1

FAX-OPPO

(57) 要約:

フォトダイオードアレイ 1 は、 P^+ 拡散層 4,5、 N^+ チャンネルストップ層 6, 7、 N^+ 拡散層 8 等を含んでいる。 P^+ 拡散層 4 、 5 、及び、 N^+ チャンネルスト ップ屬 6,7は、半導体基板 3 の入射面に対する裏面側に設けられている。N* チャンネルストップ層 6は隣り合う P *拡散層 4,5 の間に設けられており、P* 拡散層 4 , 5 を分離するように格子形状を呈している。 N^+ チャンネルストップ 層7はP+拡散層5の配列の外側にN+チャンネルストップ層6と連続して枠状 に設けられている。N⁺チャンネルストップ層7はN⁺チャンネルストップ層6よ りも幅広とされている。半導体基板3の入射面には、シンチレータが光学的に接 続されている。

20

FAX-OPPO

WO 01/75977

PCT/JP01/02568

FP 03 740 528

明細書

半導体エネルギー検出素子

技術分野

本発明は、放射線等のエネルギー線を検出するための半導体エネルギー検出素 子に関する。

背景技術

この種の半導体エネルギー検出素子として、たとえば特開平5-150049 号公報に開示されたようなものが知られている。この特開平5-150049号 公報に開示された半導体エネルギー検出素子は、N型シリコンウェハを有し、こ のシリコンウェハの表面には溝部が多数形成されており、各々の溝部の底部に位 10 置するようP型拡散層が形成されている。そして、シリコンウェハの表面側にア ルミニウムなどの金属による電極が形成され、P型拡散層の一部に電気的に接続 されている。裏面側にはアルミニウムなどの金属による電極が全面に形成されて いる。また、溝部の各々に挿入するようにしてシンチレータが固着される。

15 発明の開示

しかしながら、上述したような構成の半導体エネルギー検出案子にあっては、 シンチレーション光(放射線)の入射面側(シリコンウェハの表面側)に電極が 設けられているので、この電極が設けられている部分でのシンチレーション光の 検出が不可能となり、半導体エネルギー検出素子においてシンチレーション光が 検出可能となる部分の面積を拡大するのには限界があった。

本発明は上述の点に鑑みてなされたもので、エネルギー線が検出可能となる部 分の面積を拡大することが可能な半導体エネルギー検出素子を提供することを課 題とする。

上記課題を解決するために、本発明の半導体エネルギー検出索子は、第1導電 型の半導体からなり、入射面から所定波長域のエネルギー線が入射する半導体基 25 板を備え、半導体基板の入射面に対する裏面側には、第2導電型の半導体からな

10

15

20

25

WO 01/75977

PCT/JP01/02568

FP 03 740 528

る第2導電型の拡散層と、半導体基板よりも不純物濃度の髙い第1導電型の半導 体からなる第1導電型の拡散層と、が設けられていることを特徴としている。

半導体基板の入射面に対する裏面側に、第2導電型の拡散層と、第1導電型の 拡散層とが設けられているので、半導体基板の入射面側には電極が設けられるこ とはなく、エネルギー線が検出可能となる部分の面積を拡大することができる。

本発明の半導体エネルギー検出素子においては、半導体基板の入射面側には、 シンチレータが光学的に接続されていることを特徴としてもよい。

シンチレータが半導体基板の入射面側に光学的に接続されているので、 シンチ レータ光が検出可能となる部分の面積を拡大することができる。

本発明の半導体エネルギー検出素子においては、半導体基板内には、半導体基 板の入射面に対する裏面から入射面まで空乏化された完全空乏化状態において、 半導体基板の入射面に対する裏面から入射面まで空乏化しない領域が設けられる ことを特徴としてもよい。

半導体基板内に、半導体基板の入射面に対する裏面から入射面まで空乏化され た完全空乏化状態において、半導体基板の入射面に対する裏面から入射面まで空 乏化しない領域が設けられることにより、第1導電型の拡散層を介してバイアス 電圧を印加していくと第1導電型の拡散層の下方で隣り合う空乏層が繋がってし まい、第1導電型の拡散層にはバイアス電圧がそれ以上印加できなくなる。しか しながら、半導体基板内に、半導体基板の入射面に対する裏面から入射面まで空 乏化された完全空乏化状態において、半導体基板の入射面に対する裏面から入射 面まで空乏化しない領域が設けられることにより、第1導電型の拡散層の下方で 隣り合う空乏層が繋がった後も、半導体基板の入射面に対する裏面から入射面ま で空乏化しない領域を介してバイアス電圧を印加し続けることができ、 半導体基 板の空乏化を更に進めることができる。この結果、半導体エネルギー検出素子に おいて、エネルギー線の検出感度及び応答速度が低下するのを抑制することが可 能となる。

10

15

20

25

FAX-OPPO

WO 01/75977

PCT/JP01/02568

FP 03 740 528

本発明の半導体エネルギー検出素子においては、第1導電型の拡散層は、第2 導電型の拡散層の間に設けられ、第2導電型の拡散層を分離するための第1の第 1 導電型の拡散層と、第2 導電型の拡散層の配列の外側に設けられ、第1の第1 導電型の拡散層よりも幅広に形成された第2の第1導電型の拡散層と、を含んで いることを特徴としてもよい。

第1導電型の拡散層が、第2導電型の拡散層の間に設けられ、第2導電型の拡 散層を分離するための第1の第1導電型の拡散層と、第2導電型の拡散層の配列 の外側に設けられ、第1の第1導電型の拡散層よりも幅広に形成された第2の第 1 導電型の拡散層と、を含むことにより、半導体基板内に、半導体基板の入射面 に対する裏面から入射面まで空乏化された完全空乏化状態において、半導体基板 の入射面に対する裏面から入射面まで空乏化しない領域が設けられ得る構成を簡 易且つ低コストで実現することができる。

また、本発明の半導体エネルギー検出索子においては、第2の第1導電型の拡 散層に隣接する第2導電型の拡散層の幅と第2の第1導電型の拡散層の幅との和 は、第2の第1導電型の拡散層に隣接しない第2導電型の拡散層の幅と第1の第 1 導電型の拡散層の幅との和と等しくなるように設定されていることを特徴とし てもよい。

第2の第1導電型の拡散層に隣接する第2導電型の拡散層の幅と第2の第1導 電型の拡散層の幅との和を、第2の第1導電型の拡散層に隣接しない第2導電型 の拡散層の幅と第1の第1導電型の拡散層の幅との和と等しくなるように設定す ることにより、第2の第1導電型の拡散圏に隣接する第2導電型の拡散層を含む 単位領域の幅が、第2の第1導電型の拡散層に隣接しない第2導電型の拡散層を 含む単位領域の幅と等しくなる。これにより、特に第2導電型の拡散層と第1導 電型の拡散層とが設けられた半導体基板を複数並設した場合において、全ての単 位領域の幅が等しくなり、エネルギー線が検出可能となる部分の面積をより一層 拡大することが可能となる。

.10

15

20

25

WO 01/75977

PCT/JP01/02568

また、本発明の半導体エネルギー検出素子においては、第2の第1導電型の拡 散層は、半導体基板の端部に設けられていることを特徴としてもよい。

第2の第1導電型の拡散層が半導体基板の端部に設けられることにより、半導体基板の端部において、第2の第1導電型の拡散層の下方には空乏層が形成されない領域が存在することになり、空乏層が半導体基板の端部に繋がることにより発生するリーク電流の増大を抑制することができる。

また、本発明の半導体エネルギー検出素子においては、第2導電型の拡散層は、 所定の間隔で複数配列されており、第2導電型の拡散層の間には、半導体基板よりも不純物濃度の高い第1導電型の半導体からなり、第2導電型の拡散層を分離するための第1の第1導電型の拡散層が設けられ、第2導電型の拡散層の配列の外側には、半導体基板よりも不純物濃度の高い第1導電型の半導体からなり、第1の第1導電型の拡散層よりも幅広に形成された第2の第1導電型の拡散層が設けられていることを特徴としてもよい。

半導体基板の入射面に対する裏面側に、第2導電型の拡散層と、第1の第1導 電型の拡散層と、第2の第1導電型の拡散層とが設けられるので、エネルギー線 の入射面側に電極取出しによる不感領域が発生することはなく、エネルギー線が 検出可能となる部分の面積を拡大することが可能となる。

第1の第1導電型の拡散層を介してバイアス電圧を印加していくと第1の第1 導電型の拡散層の下方で隣り合う空乏層が繋がってしまい、第1の第1導電型の 拡散層にはバイアス電圧がそれ以上印加できなくなる。しかしながら、第2導電 型の拡散層の配列の外側には、半導体基板よりも不純物濃度の高い第1導電型の 半導体からなり、第1の第1導電型の拡散層よりも幅広に形成された第2の第1 導電型の拡散層が設けられているので、第1の第1導電型の拡散層の下方で隣り 合う空乏層が繋がった後も、第2の第1導電型の拡散層を介してバイアス電圧を 印加し続けることができ、半導体基板の空乏化を更に進めることができる。この 結果、半導体エネルギー検出素子において、エネルギー線の検出感度及び応答速

10

20

FAX-OPPO

WQ 01/75977

PCT/JP01/02568

度が低下するのを抑制することが可能となる。

また、本発明の半導体エネルギー検出案子においては、第2の第1導電型の拡 傲屦に隣接する第2導電型の拡散層の幅と第2の第1導電型の拡散層の幅との和 は、第2の第1導電型の拡散層に隣接しない第2導電型の拡散層の幅と第1の第 1 導電型の拡散層の幅との和と等しくなるように設定されていることを特徴とし てもよい。

第2の第1導電型の拡散層に隣接する第2導電型の拡散層の幅と第2の第1導 電型の拡散層の幅との和を、第2の第1導電型の拡散層に隣接しない第2導電型 の拡散層の幅と第1の第1導電型の拡散層の幅との和と等しくなるように設定す ることにより、第2の第1導電型の拡散層に隣接する第2導電型の拡散層を含む 単位領域の幅が、第2の第1導篭型の拡散層に隣接しない第2導電型の拡散層を 含む単位領域の幅と等しくなる。これにより、特に本発明による半導体エネルギ 一検出素子を複数並設した場合において、全ての単位領域の幅が等しくなり、エ ネルギー線が検出可能となる部分の面積をより一層拡大することが可能となる。

15 また、本発明の半導体エネルギー検出索子においては、第2の第1導電型の拡 散層は、半導体基板の端部に設けられていることを特徴としてもよい。

第2の第1導電型の拡散層が半導体基板の端部に設けられることにより、半導 体基板の端部において、第2の第1導驚型の拡散層の下方には空乏層が形成され ない領域が存在することになり、空乏層が半導体基板の端部に繋がることにより 発生するリーク電流の増大を抑制することができる。

図面の簡単な説明

図1は、エネルギー線検出素子を示す斜視図である。

図2は、エネルギー線検出素子に含まれる、裏面入射型のフォトダイオードア レイを示す平面図である。

25 図3は、エネルギー線検出業子に含まれる、裏面入射型のフォトダイオードア レイの断面構造を示す概略図である。

15

25

WO 01/75977

PCT/JP01/02568

FP 03 740 528

図4は、エネルギー線検出案子に含まれる、裏面入射型のフォトダイオードア レイの断面構造を示す概略図である。

図5は、エネルギー線検出素子に含まれる、裏面入射型のフォトダイオードア レイの断面構造を示す概略図である。

図6は、エネルギー線検出素子に含まれる、裏面入射型のフォトダイオードア 5 レイをマトリックス状に並設した状態を示した平面図である。

発明を実施するための最良の形態

本発明の実施形態に係るエネルギー線検出業子について、図面を参照して説明 する。なお、各図において、同一要素又は同一機能を有する要素には、同一符号 を用いることとし、重複する説明は省略する。

エネルギー線検出素子Rは、図1に示されるように、フォトダイオードアレイ 1とシンチレータ2とを有しており、放射線検出器として機能する。シンチレー タ2は、フォトダイオードアレイ1の一方の面(入射面)側に光学的に接続され ており、放射線がシンチレータ2に入射したときに生じるシンチレーション光が フォトダイオードアレイ1に入射するように構成されている。なお、シンチレー 夕2の放射線が入射する面には、AI、Cェ等を蒸着して、入射する放射線を透 過し、シンチレータ2からのシンチレーション光を反射する反射膜を形成するよ うにしてもよい。

次に、フォトダイオードアレイ1の構成について、図2及び図3に基づいて説 明する。本実施形態においては、フォトダイオードアレイ1として、フォトダイ 20 オード数が25 (5×5) の完全空乏型の裏面入射型フォトダイオードアレイを 用いている。

裏面入射型のフォトダイオードアレイ1は、図2及び図3に示すように、半導 体基板3を備え、この半導体基板3にフォトダイオードアレイが形成されている。 半導体基板3は、ウエハ原0.3mm、比抵抗5kΩ·cmの高抵抗N型シリコ ン基板からなる。

10

15

20

25

FAX-OPPO

WO 01/75977

PCT/JP01/02568

EP 03 740 528

フォトダイオードアレイ 1 は、第 2 導電型の拡散圏としての P ⁺拡散圏 4 , 5 、 第1の第1導電型の拡散層としてのN*チャンネルストップ層 6、第2の第1導 鑑型の拡散層としてのN⁺チャンネルストップ層7、N⁺拡散層8、アルミニウム 等による配線9、及びAR(反射防止)コート層10を含んでいる。P*拡散層 4,5、及び、 N^+ チャンネルストップ磨6,7は、シンチレータ2からシンチ レーション光が入射する半導体基板3の入射面に対する裏面側に設けられている。 N⁺拡散層 8 は、シンチレータ 2 からシンチレーション光が入射する半導体基板 3の入射面側に設けられており、この N *拡散層 8 の外側には A R (反射防止) コート層10が設けられている。N+拡散層8は、半導体基板3よりも不純物濃 度の高い第1導電型の半導体からなり、その表面濃度は1.0×10¹⁹cm^{~3} 程度とされている。シンチレータ 2 は、 P^+ 拡散層 4 , 5 、及び、 N^+ チャンネル ストップ麿6、7が設けられた半導体基板3の面に対する裏面(入射面)に光学 的に接続されている。

 P^+ 拡散層4、5は、表面濃度が1. 0×10^{20} c m⁻³程度とされており、所 定の閻隔(本実施形態においては、 500μ m程度)をおいて 5×5 (25)個 配列されている。

N*チャンネルストップ層 6 は半導体基板 3 よりも不純物濃度が高い第 1 導電 型の半導体からなり、N*チャンネルストップ層6の表面濃度は1.0×10¹⁹ cm^{-3} 程度とされている。また、 N^+ チャンネルストップ層 6 は隣り合う P^+ 拡散 層4、5の間に設けられており、P⁺拡散層4、5を分離するように格子形状を 呈している。 P^+ 拡散層 4 ,5 と N^+ チャンネルストップ層 6 との間隔は、150 μ m程度とされている。 N^+ チャンネルストップ層 6 の幅は、 200μ m程度に 設定されている。

N*チャンネルストップ層7は半導体基板3よりも不純物濃度が高い第1導電 型の半導体からなり、 N^+ チャンネルストップ層7の表面濃度は1. 0×10^{19} cm^{-3} 程度とされている。また、 N^+ チャンネルストップ層7は P^+ 拡散層4,5

10

15

20

25

FAX-OPPO

WO 01/75977

PCT/JP01/02568

EP 03 740 528

の配列の外側にN*チャンネルストップ層 6 と連続して枠状に設けられている。 P⁺拡散層 5 と N⁺チャンネルストップ層 7 との間隔は、3 0 0 μ m 程度とされて おり、N⁺チャンネルストップ層 7 を含めた P ⁺拡散層 5 から半導体基板 3 の端部 までの距離は900μm程度である。N*チャンネルストップ層7の幅は、60 $0 \mu m$ 程度に設定されており、 N^+ チャンネルストップ層 7 は N^+ チャンネルスト ップ層6よりも幅広とされている。

 N^+ チャンネルストップ層 7 に隣接する P^+ 拡散層 5 は、 N^+ チャンネルストッ ブ層 7 に隣接しない P *拡数層 4 に比して、その幅が短く設定されている。 N *チ ャンネルストップ層7に隣接するP⁺拡散層5の幅とN⁺チャンネルストップ層 7の幅との和は、N⁺チャンネルストップ圏7に隣接しないP⁺拡散層4の幅とN *チャンネルストップ層6の幅との和と等しくなるように設定されている。これ により、 P^+ 拡散層5の面積は P^+ 拡散層4の面積よりも小さくなるものの、 P^+ 拡散層5を含むフォトダイオード単位セル(単位領域)の幅はP⁺拡散層4を含 むフォトダイオード単位セル(単位領域)の幅と等しくなり、フォトダイオード アレイ1におけるフォトダイオード単位セル(単位領域)の面積は全て等しくな 3.

 P^+ 拡散層4 , 5 、及び、 N^+ チャンネルストップB 6 , 7 の夫々に電気的に接 続された各配線9上には、バンプ11が形成されている。P⁺拡散層4,5、及 び、N⁺チャンネルストップ層6,7の電気的接続は、半導体基板3の入射面に 対する裏面側においてなされる。バンプ11は、出力読み出し回路(図示せず) とフリップチップボンディングによって接続される。

次に、上述した構成のフォトダイオードアレイ1の動作について、図4及び図 5に基づいて説明する。

まず、フォトダイオードアレイ1をN⁺チャンネルストップ層6,7に正のバ イアス電圧を印加して使用する場合、半導体基板3にはバイアス電圧の大きさに 応じた空乏層12が形成される。フォトダイオードアレイ1においてN⁺チャン

10

15

20

25

WO 01/75977

PCT/JP01/02568

EP 03 740 528

ネルストップ層6,7を介してバイアス電圧を印加していくと、完全空乏化の途 中の100V程度印加した状態で、図4に示されるように、N*チャンネルスト ップ層 6 の下方で隣り合う空乏層 1 2 同士が繋がってしまい、N*チャンネルス トップ層6には上述した100V程度以上のバイアス電圧が印加できない状態と なる。なお、半導体基板3と同じ比抵抗5kΩ・cmの高抵抗N型シリコン基板 を用いたPIN型フォトダイオードにおいては、通常110V~120V稈度の バイアス電圧を印加することにより、完全空乏化が達成される。

しかしながら、N⁺チャンネルストップ層 6 よりも幅広のN⁺チャンネルストッ プ層7がP+拡散層4,5の配列の外側にN+チャンネルストップ層6と連続して 設けられているので、 N^+ チャンネルストップ圏7の下方には半導体基板3の入 射面側までの間において、空乏化しない領域として空乏層12が形成されない領 域13が存在する。したがって、 N^+ チャンネルストップ層7の下方には半導体 基板3の入射面側までの間において空乏層12が形成されていない領域13が設 けられるので、N*チャンネルストップ層6の下方で隣り合う空之層12同士が 繋がった後も、N⁺チャンネルストップ屬7を介してN⁺拡散屬8にパイアス繁圧 を印加することができるため、半導体基板3内における空乏化を更に進めること ができる。

空之層12がN*拡散層8にまで達した後にも更にバイアス電圧を印加し続け ることにより、N⁺チャンネルストップ層 6 の下方の不感領域(空乏層 1 2)を 低減若しくは無くすことが可能である。200V程度のバイアス電圧を印加する ことで、図5に示されるように、空乏層12が半導体基板3の入射面(N+拡散 層8)全体に広がることになり、半導体基板3が完全空乏化された状態となる。 半導体基板3が完全空乏化された状態においても、図5に示されるように、N+ チャンネルストップ層7の下方には、半導体基板3の入射面側までの間において 空乏層12が形成されない領域13が設けられることになる。

空乏層12が半導体基板3のN*拡散層8に到達した状態で、シンチレータ2

10

15

20

25

EP 03 740 528

WO 01/75977

PCT/JP01/02568

からシンチレーション光が半導体基板3の入射面に入射すると、フォトダイオードアレイ1において空乏層12内で発生した光電流が高速で検出されることになる。また、P⁺拡散層4,5を含むフォトダイオード単位セルがマトリックス状に配設(マルチチャンネル化)されているので、フォトダイオードアレイ1においてシンチレーション光の入射位置も検出されることになる。

半導体基板3の端部に空乏層12が繋がるとリーク電流が増大することになる。しかしながら、N⁺チャンネルストップ層7はN⁺チャンネルストップ層6よりも幅広とされているので、N⁺チャンネルストップ層7の下方には、空乏層12が形成されない領域13が存在することになる。これにより、半導体基板3の端部においてリーク電流が増大するのを抑制することができる。

このように、エネルギー線検出素子Rにあっては、フォトダイオードアレイ1 とシンチレータ2とを有し、フォトダイオードアレイ1における半導体基板3の 入射面に対する裏面側に、P*拡散層4,5と、N*チャンネルストップ層6,7 とが設けられ、シンチレータ2が半導体基板3の入射面側に光学的に接続されている。このように、半導体基板3の入射面側には電極が設けられないことから、 電極取出しによる不感領域が発生することはなく、放射線が検出可能となる部分 の面積を拡大することができる。

また、半導体基板3の入射面側には電極が設けられることはないので、半導体 基板3の入射面側を平坦化することができ、シンチレータ2を容易に光学的に接 続することができる。

 N^+ チャンネルストップ層 6 を介してバイアス電圧を印加していくと N^+ チャンネルストップ層 6 の下方で隣り合う空乏層 1 2 が繋がってしまい、 N^+ チャンネルストップ層 6 にはバイアス電圧がそれ以上印加できなくなる。しかしながら、フォトダイオードアレイ 1 の半導体基板 3 には N^+ チャンネルストップ層 7 が設けられているので、 N^+ チャンネルストップ層 7 の下方には半導体基板 3 の入射面側までの間において空乏層 1 2 が形成されない領域 1 3 が設けられることにな

10

15

20

WO 01/75977

PCT/JP01/02568

る。これにより、N⁺チャンネルストップ層 6 の下方で隣り合う空乏層 1 2 が繋 がった後も、N+チャンネルストップ層7を介してバイアス電圧を印加し続ける ことができ、半導体基板3の空乏化を更に進めることができ、半導体基板3の完 全空乏化が可能となる。この結果、フォトダイオードアレイ1において、エネル ギー線の検出感度及び応答速度が低下するのを抑制することが可能となる。

また、P⁺拡散層4,5の配列の外側にN⁺チャンネルストップ層6よりも幅広 とされた N^+ チャンネルストップ層 7を設けることにより、 N^+ チャンネルストッ **ブ暦6,7が設けられた面から入射面まで間の半導体基板3の部分において空乏** 層12が形成されない領域13を設けることが可能となる。この結果、空乏層1 2が形成されない領域13が設けられ得る構成を簡易且つ低コストで実現するこ とができる。

なお、フォトダイオードアレイ1は、基本的に空乏層12が半導体基板3の入 射面 (N+拡散層 8) 全体に広がった完全空乏化された状態で使用される。この 完全空乏化された状態において空乏層 1 2 は、N*チャンネルストップ層 6 の下 方において全て繋がっており、空乏層12の端は半導体基板3の端部近傍まで達 している。この半導体基板3の端部近傍までの空乏層12の広がりは、印加する バイアス電圧によって調節することができるため、P+拡散層 5を小さくしても 空之層12を半導体基板3の端部近傍まで広げることが可能である。これにより、 P+拡散層5の幅(面積)をP+拡散層4の幅(面積)よりも小さく設定した場合 においても、空乏層12に発生したキャリアはP⁺拡散層5に集められることに なる。この結果、フォトダイオードアレイ1の有感領域の減少が抑えられて、フ ォトタイオードアレイ 1 のシンチレータ光の受光感度に影響を及ぼすことが抑制 される。

また、フォトダイオードアレイ1は、図6に示されるように、複数個のフォト ダイオードアレイ1をマトリックス状に並設して使用することもできる。 25

N⁺チャンネルストップ層7に隣接するP⁺拡散層5の幅とN⁺チャンネルスト

20

FAX-OPPO

WO 01/75977

PCT/JP01/02568

FP 03 740 528

ップ層?の幅との和は、N⁺チャンネルストップ層?に隣接しないP⁺拡散層4の 幅と N*チャンネルストップ層 6 の幅との和と等しくなるように設定されること により、図6に示されるように、P+拡散層5を含むフォトダイオード単位セル (単位領域)の幅aはP*拡散層4を含むフォトダイオード単位セル(単位領域) の幅aと等しくなる。これにより、フォトダイオードアレイ1におけるフォトダ イオード単位セル(単位領域)の面積は全て等しくなる。この結果、複数個のフ オトダイオードアレイ1をマトリックス状に配設した場合において、エネルギー 線を大面積で容易に検出することができると共に、エネルギー線の入射位置を適 切に検出することができる。

なお、N⁺チャンネルストップ層7は、半導体基板3の端部に設ける必要はな 10 く、いずれかのN+チャンネルストップ層 6 の位置(フォトダイオード単位セル 間の位置) に設けるようにしてもよい。しかしながら、 N^+ チャンネルストップ 層7の下方の領域13は空乏化されないために、フォトダイオードアレイ1のフ ォトダイオード単位セルの間に不感領域が存在することになる。したがって、フ オトダイオードアレイ1のフォトダイオード単位セルの間に不感領域が存在する、 15 及び、半導体基板3の端部においてリーク電流が発生するという二つの現象の発 生を回避するためには、N⁺チャンネルストップ層7は、半導体基板3の端部に 設けたほうが好ましい。

本発明は、前述した実施形態に限定されるものではなく、上述した数値等も適 宣変更して設定することができる。また、本発明を放射線検出器以外の様々な半 導体エネルギー検出素子に適用することができる。

産業上の利用可能性

本発明は放射線検出器等の半導体エネルギー検出素子に利用できる。

10

15

WQ 01/75977

PCT/JP01/02568

請求の範囲

第1導電型の半導体からなり、入射面から所定波長域のエネルギー線 が入射する半導体基板を備え、

前記半導体基板の前記入射面に対する裏面側には、第2導電型の半導体からな る第2導電型の拡散層と、前記半導体基板よりも不純物濃度の高い第1導電型の 半導体からなる第1導電型の拡散層と、が設けられていることを特徴とする半導 体エネルギー検出素子。

- 前記半導体基板の前記入射面側には、シンチレータが光学的に接続さ れていることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の半導体エネルギー検出索子。
- 前記半導体基板内には、前記半導体基板の前記入射面に対する前記察 面から前記入射面まで突乏化された完全空乏化状態において、前記半導体基板の 前記入射面に対する前記裏面から前記入射面まで空乏化しない領域が設けられる ことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の半導体エネルギー検出素子。
 - 前記第1導電型の拡散層は、
- 前記第2導電型の拡散層の間に設けられ、前記第2導電型の拡散層を分離する ための第1の第1導電型の拡散層と、

前記第2導電型の拡散層の配列の外側に設けられ、前記第1の第1導電型の拡 **散層よりも幅広に形成された第2の第1導電型の拡散層と、を含んでいることを** 特徴とする請求の範囲第3項に記載の半導体エネルギー検出素子。

- 20 前記第2の第1導電型の拡散層に隣接する第2導電型の拡散層の幅と 前記第2の第1導電型の拡散層の幅との和は、前記第2の第1導電型の拡散層に 隣接しない第2導電型の拡散層の幅と前記第1の第1導電型の拡散層の幅との和 と等しくなるように設定されていることを特徴とする請求の範囲第4項に記載の 半導体エネルギー検出素子。
- 前記第2の第1導電型の拡散層は、前記半導体基板の端部に設けられ 25 ていることを特徴とする請求の範囲第4項に記載の半導体エネルギー検出素子。

FAX-OPPO

WO 01/75977

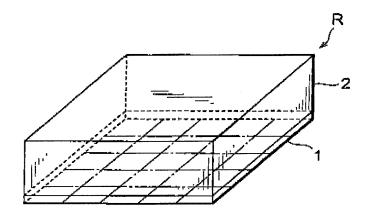
PCT/JP01/02568

EP 03 740 528

- 前記第2導電型の拡散層は、所定の間隔で複数配列されており、 前記第2導電型の拡散層の間には、前記半導体基板よりも不純物濃度の高い第 1 導電型の半導体からなり、前記第 2 導電型の拡散層を分離するための第 1 の第 1導電型の拡散層が設けられ、
- 5 前記第2導電型の拡散層の配列の外側には、前記半導体基板よりも不純物濃度 の高い第1導電型の半導体からなり、前記第1の第1導電型の拡散層よりも幅広 に形成された第2の第1導電型の拡散層が設けられていることを特徴とする請求 の範囲第1項に記載の半導体エネルギー検出素子。
- 前記第2の第1導電型の拡散層に隣接する第2導電型の拡散層の幅と 前記第2の第1導電型の拡散層の幅との和は、前記第2の第1導電型の拡散層に 10 隣接しない第2導電型の拡散層の幅と前記第1の第1導電型の拡散層の幅との和 と等しくなるように設定されていることを特徴とする請求の範囲第7項に記載の 半導体エネルギー検出素子。
- 前記第2の第1導電型の拡散層は、前記半導体基板の端部に設けられ 9. ていることを特徴とする請求の範囲第7項に記載の半導体エネルギー検出素子。 15

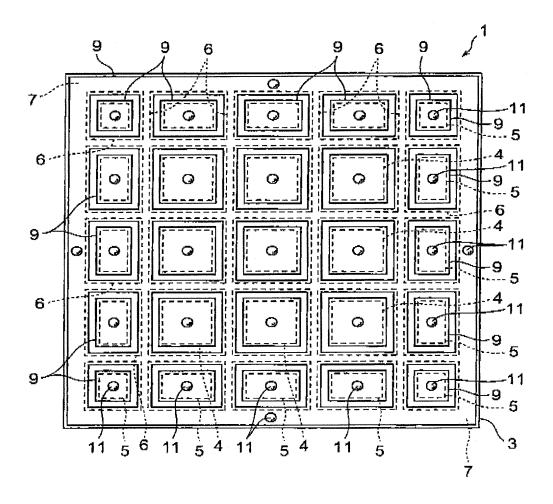
PCT/JP01/02568

図1

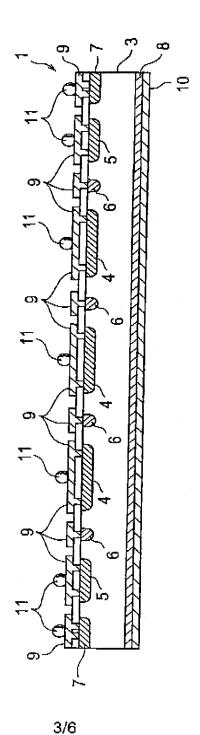


PCT/JP01/02568

図2

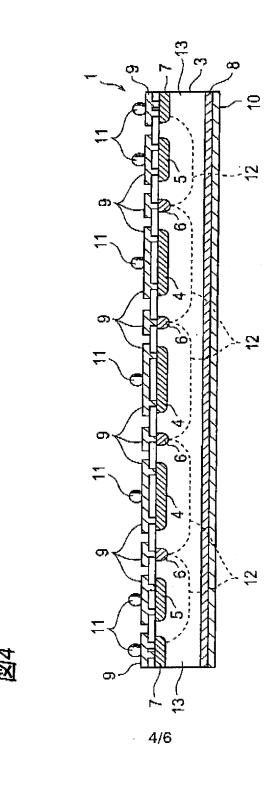


PCT/JP01/02568



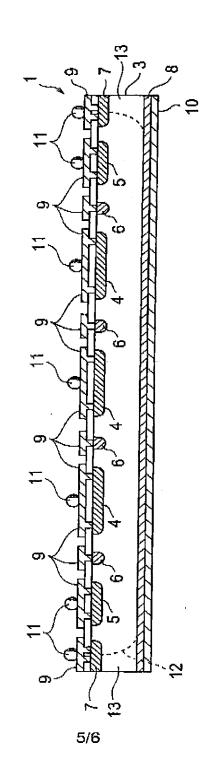


PCT/JP01/02568



PCT/JP01/02568

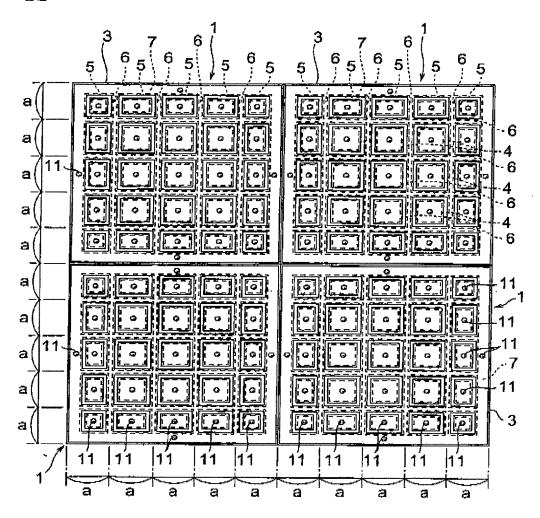
→ EP0



PCT/JP01/02568

→ EP0

図6



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/02568

	Annual & March & All March Till Cont & & A margin					
A, CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H01L27/142, H04N5/32						
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
		anonal classification and if C				
	S SEARCHED ocumentation scarched (classification system followed	by classification symbols)				
Int.		by classification symbolsy				
]						
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the	e extent that such documents are included Toroku Jitsuyo Shinan K	in the fields searched			
	uyo Shinan Koho 1926-1996 i Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001	Jitsuyo Shinan Toroku K				
Electronic d	ata base consulted during the international search (narr	ne of data base and, where practicable, sea	rch terms used)			
0 5000	creen corresponds to be ber Elizare					
c. bocu	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.			
х	JP, 10-209417, A (SII RD Center	r K.K.),	1-2			
	07 August, 1998 (07.08.98), Full text; Fig. 3					
	& US, 6114685, A					
			1			
Х	JP, 6-140613, A (Hamamatsu Phot 20 May, 1994 (20.05.94),	CONICS R.K.,	<u> </u>			
	Full text; Fig. 3					
	(Family: none)					
х	JP, 3-148869, A (Fujiteu Limite	ad).	1			
*	25 June, 1991 (25.06.91),	1				
	Full text; Fig. 8					
	(Family: none)					
A	US, 5777352, A (Eastman Kodak (Company),	1			
	07 July, 1998 (07.07.98),					
	Full text; Fig. 5	j				
	(Family: none)					
	,					
Further	documents are listed in the continuation of Box C.	See putent family annex.				
	categories of cited documents:	"T" later document published after the inter				
	nt defining the general state of the art which is not red to be of particular relevance	priority date and not in conflict with the understand the principle or theory under				
"E" earlier o	locument but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be consider	laimed invention cannot be			
	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	step when the document is taken alone				
	establish the publication date of another citation or other reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive step				
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other		combined with one or more other such	documents, such			
means "P" document published prior to the international filing date but later		combination being obvious to a person "&" document member of the same patent I				
than the priority date claimed						
Date of the actual completion of the international search 22 June, 2001 (22.06.01)		Date of mailing of the international searce 03 July, 2001 (03.07	th report			
SE CHILE, EUGI (EE-QUOI)						
	W I CU. TOAI	Authorized officer				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
-						
Facsimile No.		Telephone No.				

Form PCT/ISA/210 (second shoot) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP01/02568

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim N
A .	JP, 9-331051, A (SII RD Center K.K.), 22 December, 1997 (22.12.97), Full text; Fig. 1 (Family: none)	1
The second secon		

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

	国際調査報告	国際出旗番号	PCT/JP0	1/02568
	属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Cl ⁷ H01L27/142 H0	4N5/32		
11111	0. 110112277142 110	4110752		
	行った分野_			
調査を行った	最小限資料(国際特許分類(IPC))			
	Int. Cl' H01L27/14-	148		
最小限資料以	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
日本国実	用新案公報 1926-1996年			•
	明実用新案公報 1971-2001年 碌実用新案公報 1994-2001年			
日本国实	用新案登録公報 1996-2001年			
国際調査で使	用した電子データベース (データベースの名称	、調査に使用した用語)		
C. 関連する	ると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇	所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP, 10-209417, A (株	式会社エスアイアイ	・アールデ	1 - 2
	ィセンター) 7.8月.1998 (
	全文,第3図			
	&US, 6114685, A			
x	JP, 6-140613, A (浜松:	ホトニクス株式会社	•)	1
	20. 5月. 1994 (20. 05.		-7	•
	全文,第3図			
	(ファミリーなし)			
x C欄の続き	とにも文献が列挙されている。	□ パテントファミ	リーに関する別	紙を参照。
·── * 引用文獻¢	ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ತಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ತಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ತ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ತ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷಿ	A D A 40 15 17 35	July also make the	
	フルテーリー 喜のある文献ではなく、一般的技術水準を示す。	の日の後に公 委 「T」国際出願日文は		れた文献であって
60				明の原理又は理論
「E」国際出席	質日前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの	の理解のために		
	S被されたもり E張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行。	「X」特に関連のある。 の新規性又は推	又献であって、言 歩性がないと考え	
日若しく	は他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある		
	型由を付す) トス関ニーは男・同己的になる。			明である組合せに
	はる開示、使用、展示等に言及する文献 西日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	よって選歩機が 「&」同一パテントフ	ないと考えられる ァミリー文献	5 to 0
国際調査を充了		国際調査報告の発送日		
	22.06.01		03.07	.01
	2名称及びあて先	特許庁審査官(権限の	ある職員)	4L 3035
	国特許庁(ISA/JP) 『便番号100-8915	齊藤 恭一	嗯	
· ·	ででは、 ででは、 できます。 できます。 できまる できます はまま はままま はままま はままま はまままままままままままままままま	電話番号 03-35	81-1101	内線 3462
			·	

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

	国際調査報告 国際出願番号 PCT/JP0	1/02568					
C (統含).	. 関連すると認められる文献						
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号					
x	JP, 3-148869, A (富士通株式会社) 25.6月.1991 (25.06.91) 全文,第8図 (ファミリーなし)	1					
A	US, 5777352, A (Eastman Kodak Company) 7. 7月. 1998 (07. 07. 98) 全文, 第5図 (ファミリーなし)	1					
A	JP, 9-331051, A (株式会社エスアイアイ・アールディセンター) 22, 12月, 1997 (22, 12, 97) 全文, 第1図 (ファミリーなし)	1					

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1998年7月)